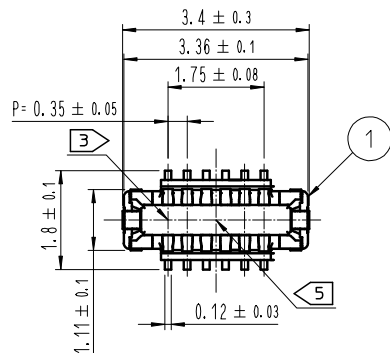
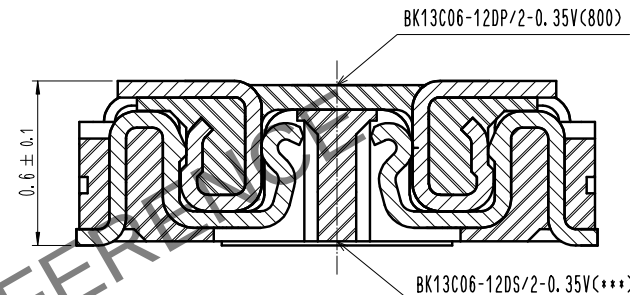
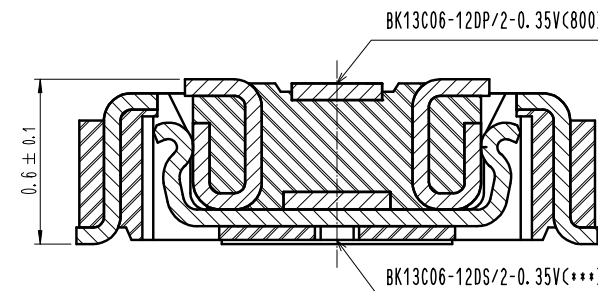


- 注 1. 平坦度は0.08mm以下となります。
2. 端子めっき仕様
接触部 : 金めっき 0.05μm MIN.
実装部 : 金めっき 0.05μm MIN.
下地 : ニッケルめっき 1μm MIN.
(表面 : 封孔処理)
3. 図示近傍に HRSマーク または CAV No を表示します。
4. 製品側面に凹みを設ける場合があります。
5. DENTは製造便宜により表示領域で存在する。

嵌合断面図 (50:1)



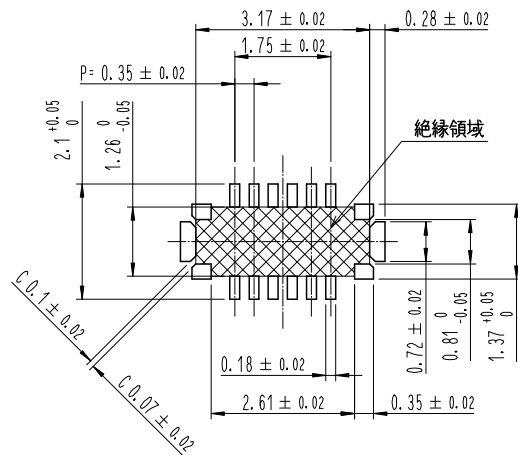
信号端子



電源端子

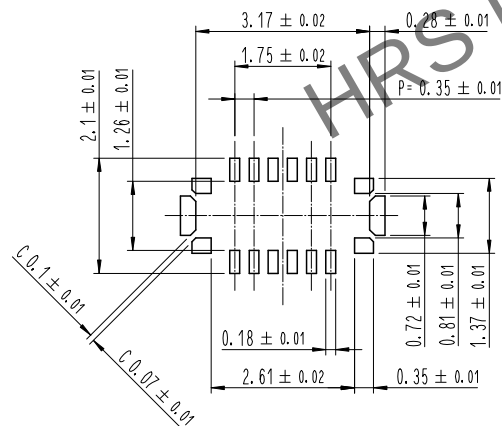
4	PS	CLEAR エンボスキャリアテープ			
3	銅合金	2			
2	銅合金	2			
1	LCP	UL94 V-0, BLACK	6	PS	BLACK プラスチックリール
NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS
REMARKS			DRAWN	DESIGNED	CHECKED
			G. H. LEE	G. H. LEE	H. W. JO
			22.10.06	22.10.06	22.10.06
					H. W. JO
					22.10.06
					22.10.06
CODE NO. (COLD)	SCALE 10:1	DRAWING NO. JDC3-633576-80	PART NO.	BK13C06-12DP/2-0.35V(800)	
	UNITS	HRS HIROSE KOREA CO., LTD.	CODE NO	CL 6665-0060-7-800	
					1/3

7 ◆推奨基板パターン図

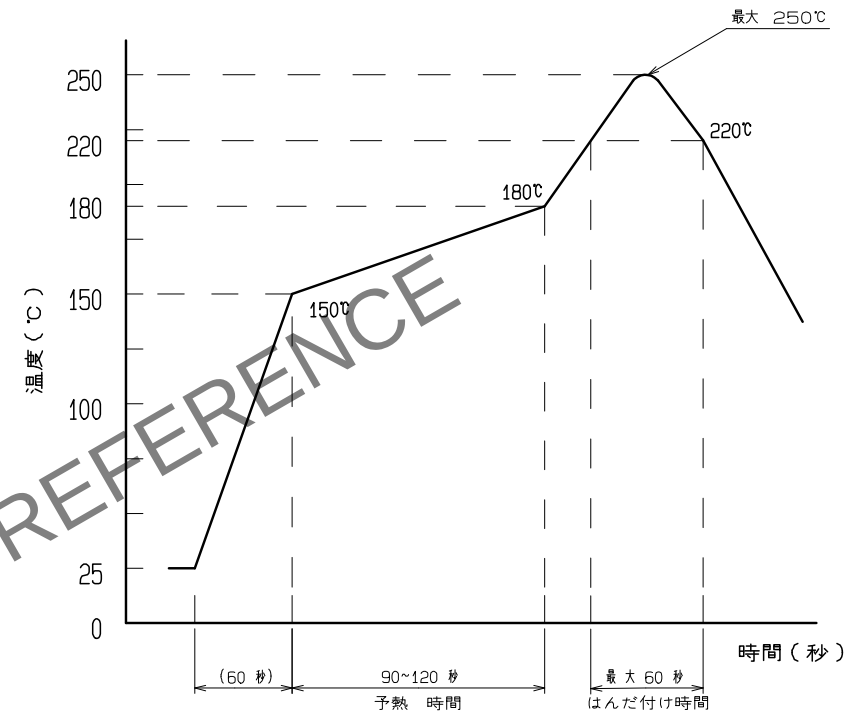


◆推奨メタルマスク開口部図

メタルマスク厚 : 80 μm



6 鉛フリークリームはんだの温度プロファイル (推奨)



リフロー方式 : N₂リフロー
リフロー回数 : 2回以下
1) 本加熱
220°C以上 60秒以下 (ピーク温度250°C)
2) 予備加熱
150~180°C 90~120秒

6 この温度プロファイルは上記適用条件のものです。
クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、その他実装
部材等の条件により異なる場合がありますので、実装状態
を十分ご確認の上ご使用願います。

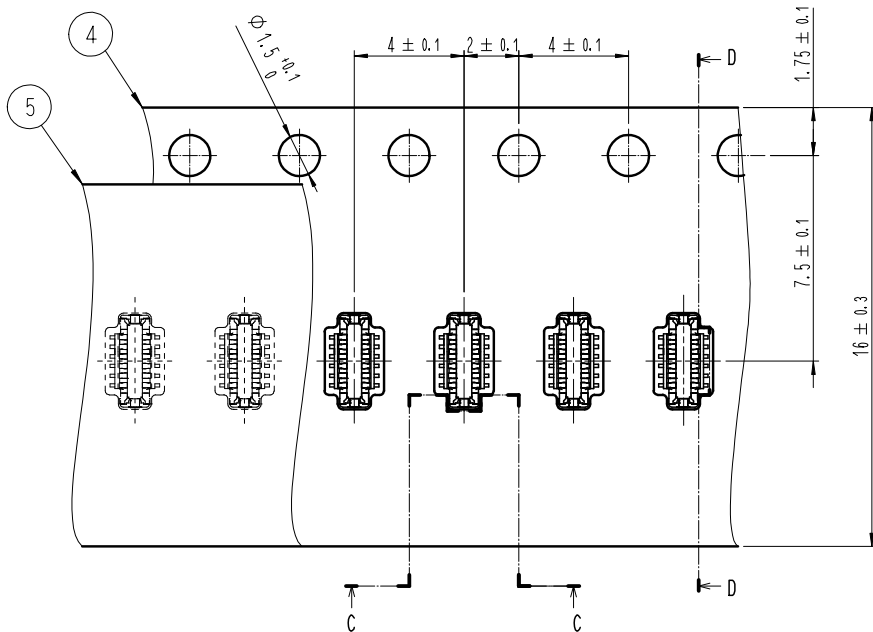
温度はコネクタリード部近辺の基板表面温度を表します。
マウンティング条件の徹底した評価が生産以前に必要である。

7 上記の推奨条件と、異なる設定を行なう場合は、弊社にご連絡を下さい。

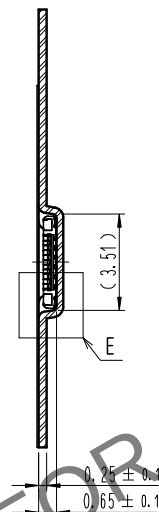
- この製品は900PPMの最大塩素、900PPMの最大のブロム、臭素と塩素混合最大1500PPMと定義されたハロゲンフリー要求事項を満足している。
- この製品はRoHSに従う。

DRAWING NO.	JDC3-633576-80	PART NO.	BK13C06-12DP/2-0.35V(800)
SCALE	10:1	CODE NO	CL 6665-0060-7-800
UNITS	mm		
HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.			

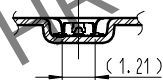
エンボスキャリアテープ (5:1)



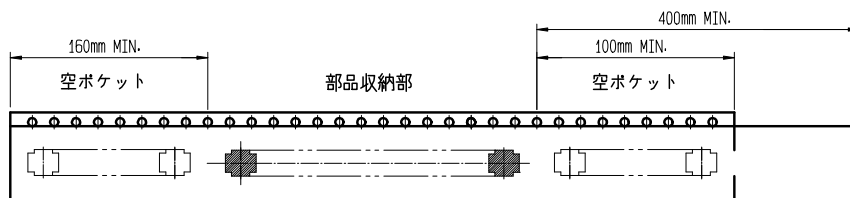
D-D (5:1)



C-C (5:1)



引き出し方法



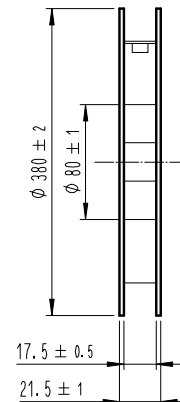
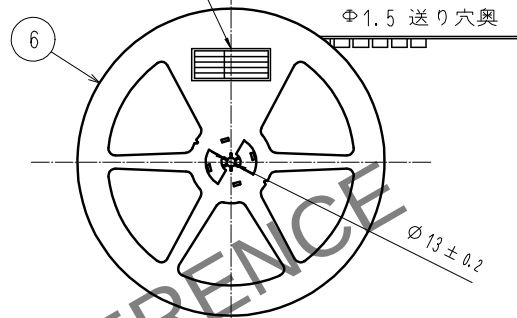
トレーラ部

リーダー部

12 テーピング (Free)

リール形状および寸法 (Free)

製品ラベル



製品ラベル詳細

SUPPLIER	QUANTITY
PART NO.	CODE NO.
DATE OF MANUFACTURED	
生産月日	年 月 日
図番	** ** *
品名	BK13C06-12DP/2-0.35V(800)
納入数量	20,000個
納入者	HIROSE KOREA

10 . 1リール20,000個巻きです。

11 . () 内寸法は参考寸法です。

12 . エンボス梱包仕様は JIS C 0806 (IEC60286-3) に準拠しております。

DRAWING NO.	JDC3-633576-80	PART NO.	BK13C06-12DP/2-0.35V(800)
SCALE	10:1	CODE NO	CL 6665-0060-7-800
UNITS	mm		
HIROSE KOREA CO., LTD.			